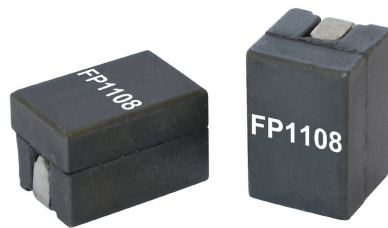


FP1108R

High frequency, high current power inductors



Product features

- 11.0 mm x 8.0 mm x 7.5 mm surface mount package
- Ferrite core material
- Tight tolerance DCR for sensing circuits
- Inductance range from 100 nH to 210 nH
- Current range from 55 A to 100+ A

Applications

- Multi-phase regulators
- Voltage Regulator Modules (VRMs)
- Desktop and server VRMs and EVRDs
- Notebook and laptop regulators
- Data networking and storage systems
- Graphics cards and battery power systems
- Point-of-Load modules
- DCR Sensing circuits

Environmental data

- Storage temperature range (component):
-40 °C to +125 °C
- Operating temperature range: -40 °C to +125 °C
(ambient plus self-temperature rise)
- Solder reflow temperature:
J-STD-020 (latest revision) compliant

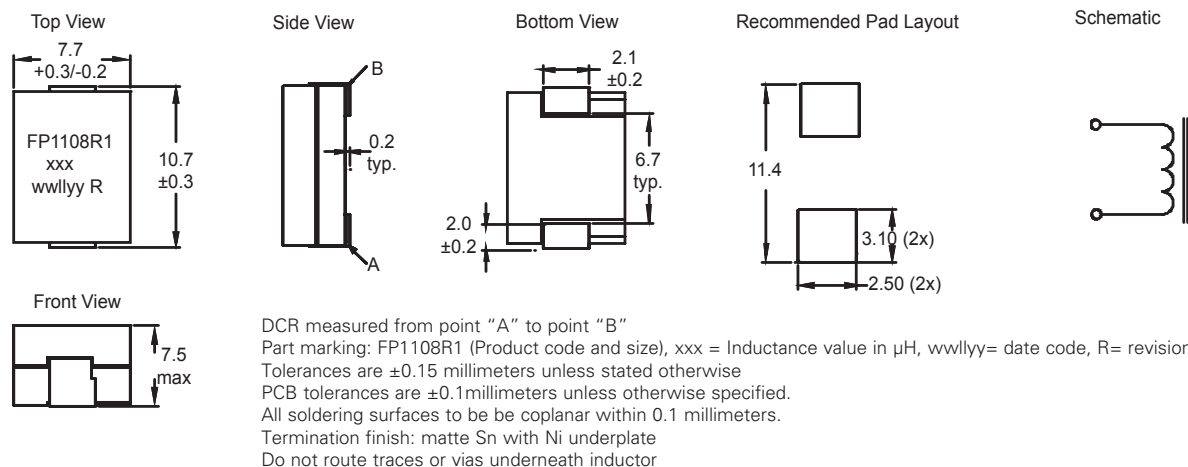


Product specifications

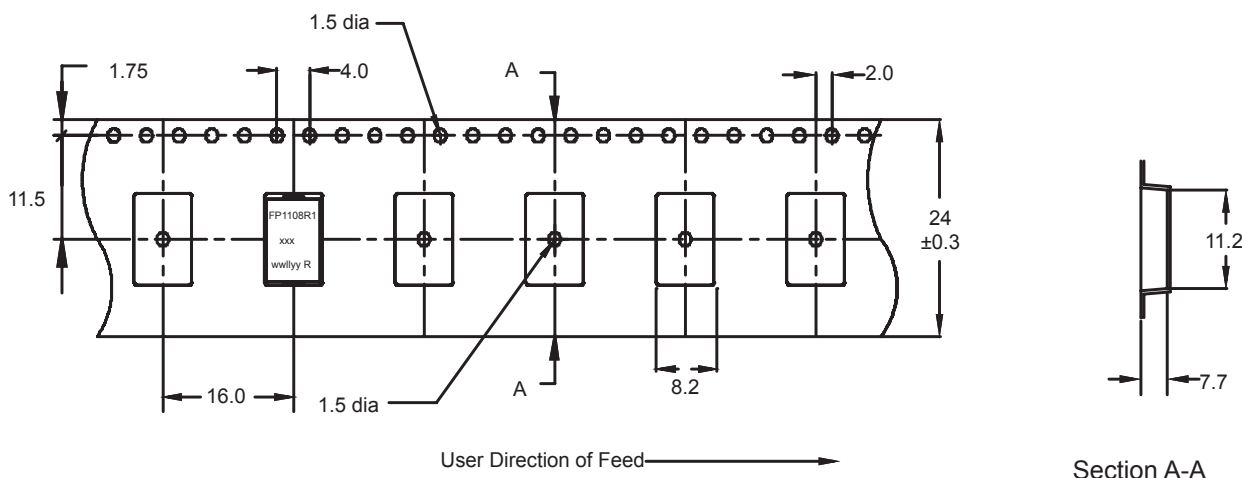
Part Number ⁹	OCL ¹ (nH) ±10%	FLL min. ² (nH)	I _{rms} ³ (A)	I _{sat} 1 ⁴ (A)	I _{sat} 2 ⁵ (A)	I _{sat} 3 ⁶ (A)	I _{sat} 4 ⁷ (A)	DCR (mΩ) @ +20 °C	K-factor ⁸
FP1108R1-R10-R	100	81	65	100+	96	94	90	0.29±5%	330
FP1108R1-R15-R	150	110		77	72	66	63		330
FP1108R1-R18-R	180	132		65	61	58	50		330
FP1108R1-R21-R	210	151		55	51	48	45		330

- Open Circuit Inductance (OCL) Test Parameters: 100 kHz, 0.1 V_{rms}, 0.0 Adc, +25 °C
- Full Load Inductance (FLL) Test Parameters: 100 kHz, 0.1 V_{rms}, I_{sat}1, +25 °C
- I_{rms}: DC current for an approximate temperature rise of 40 °C without core loss. Derating is necessary for AC currents. PCB layout, trace thickness and width, air-flow, and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise. It is recommended that the temperature of the part not exceed +125 °C under worst case operating conditions verified in the end application.
- I_{sat}1: Peak current for approximately 20% (R10 10%) rolloff @ +25 °C (R10 10%)
- I_{sat}2: Peak current for approximately 20% (R10 10%) rolloff @ +85 °C
- I_{sat}3: Peak current for approximately 20% (R10 10%) rolloff @ +100 °C
- I_{sat}4: Peak current for approximately 20% (R10 10%) rolloff @ +125 °C
- K-factor: Used to determine B_{pp} for core loss (see graph). B_{pp} = K * L * ΔI. B_{pp}:(Gauss), K: (K-factor from table), L: (Inductance in μH), ΔI (peak to peak ripple current in amps).
- Part Number Definition: FP1108Rx-yyy-R
 - FP1108Rx = Product code and size
 - Rx = DCR indicator
 - yyy= Inductance value in μH
 - "-R" suffix = RoHS compliant

Dimensions - mm



Packaging information - mm

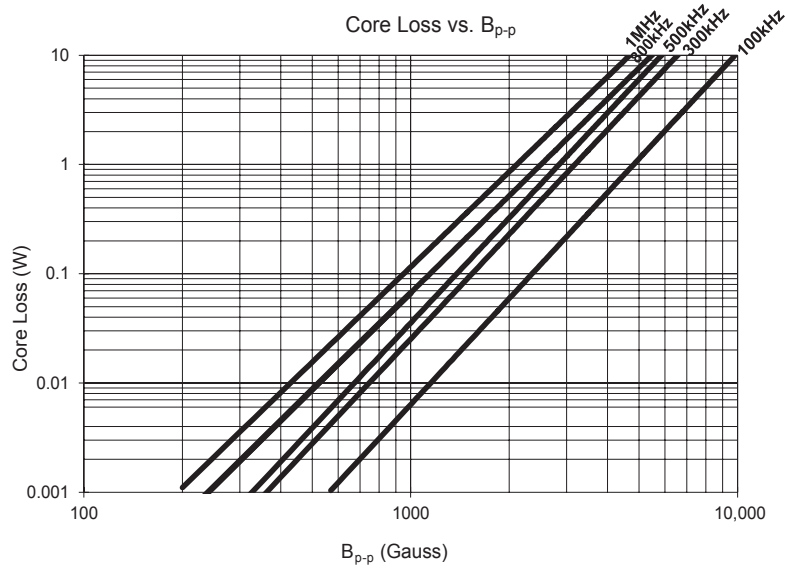


Supplied in tape and reel packaging, 500 parts per 13" diameter reel.

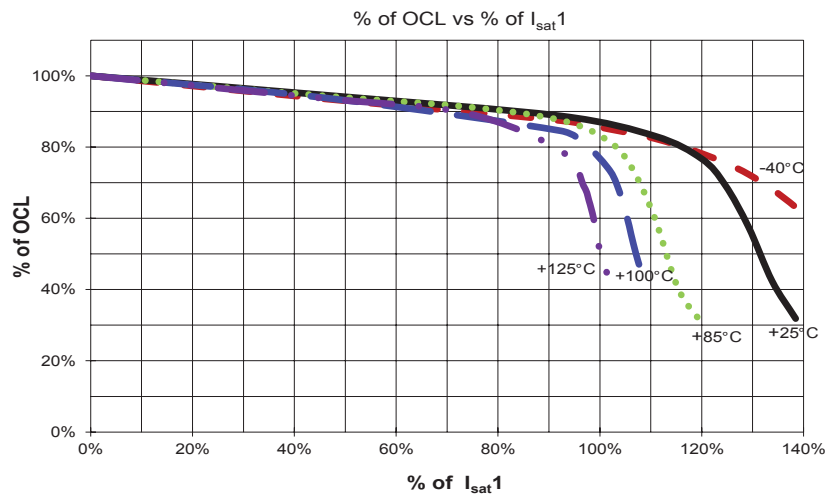
Temperature rise vs total loss



Core loss vs Bp-p



Inductance characteristics



Solder Reflow Profile

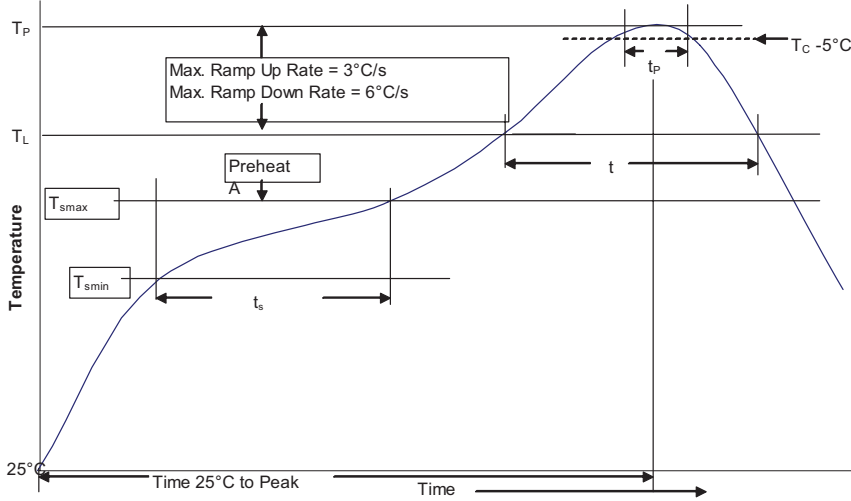


Table 1 - Standard SnPb Solder (T_c)

Package Thickness	Volume mm^3 <350	Volume mm^3 ≥ 350
<2.5mm	235°C	220°C
$\geq 2.5\text{mm}$	220°C	220°C

Table 2 - Lead (Pb) Free Solder (T_c)

Package Thickness	Volume mm^3 <350	Volume mm^3 350 - 2000	Volume mm^3 >2000
<1.6mm	260°C	260°C	260°C
1.6 – 2.5mm	260°C	250°C	245°C
>2.5mm	250°C	245°C	245°C

Reference JDEC J-STD-020

Profile Feature	Standard SnPb Solder	Lead (Pb) Free Solder
Preheat and Soak		
• Temperature min. (T_{smin})	100°C	150°C
• Temperature max. (T_{smax})	150°C	200°C
• Time (T_{smin} to T_{smax}) (t_s)	60-120 Seconds	60-120 Seconds
Average ramp up rate T_{smax} to T_p	3°C/ Second Max.	3°C/ Second Max.
Liquidous temperature (T_L)	183°C	217°C
Time at liquidous (t_L)	60-150 Seconds	60-150 Seconds
Peak package body temperature (T_p)*	Table 1	Table 2
Time (t_p)** within 5 °C of the specified classification temperature (T_c)	20 Seconds**	30 Seconds**
Average ramp-down rate (T_p to T_{smax})	6°C/ Second Max.	6°C/ Second Max.
Time 25°C to Peak Temperature	6 Minutes Max.	8 Minutes Max.

* Tolerance for peak profile temperature (T_p) is defined as a supplier minimum and a user maximum.

** Tolerance for time at peak profile temperature (t_p) is defined as a supplier minimum and a user maximum.

Life Support Policy: Eaton does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

Eaton reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Eaton also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin.

Eaton
Electronics Division
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
www.eaton.com/electronics

© 2017 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Publication No. 10224 BU-SB14230
September 2017

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А